**景碩科技人才培育獎助學金申請表**

※ 日期請以西元格式填寫

※ 本表可以電腦打字輸入，但請勿更改欄位格式。簽名欄位須為本人親筆簽名

※ 整份資料彙整完畢後，請以PDF檔形式存檔

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校  名稱 |  | | | | | | 系所  名稱 | | |  | | | | | | 申請日期 | | | | 年 月 日 | | | 請貼照片  (三個月內脫帽照片) | | | |
| 姓名 |  | | | | | | 學號 | | |  | | | | | | 出生日期 | | | | 年 月 日 | | |
| 聯絡電話 |  | | | | | | | | | | | | | | | 性別 | | | | □男 □女 | | |
| 手機 |  | | | | | | 電子郵件 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 戶籍地址 |  | | | | | | | | | | | | | | | 通訊地址 | | | |  | | | | | | |
| 親屬 | 稱謂 | | | 姓名 | | | | | | | | | 職業 | | | | | | 稱謂 | | 姓名 | | | | | 職業 |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  |
| 緊急聯絡人 | | | | 姓名 | | | |  | | | | | | 關係 | | | | |  | | | 聯絡電話 | |  | | |
| 學歷 | 學位 | | | 學校名稱 | | | | | | | 系所科系/類組 | | | | | | | | | 就學期間 | | | | | 就學身分 | |
| 研究所 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 年 月至 年 月 | | | | |  | |
| 大學 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 年 月至 年 月 | | | | | □畢業 □肄業 | |
| 高中(職) | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 年 月至 年 月 | | | | | □畢業 □肄業 | |
| 兵役狀況 | □未役，預計 年 月入伍，役期 個月；  □役畢， 年 月至 年 月；□免役 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外語能力 | 程度  語言 | | | | 精通 | 佳 | | | 普通 | | | 尚可 | | | 不懂 | | | 相關證書 | | | | | | | | |
| 英文 | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | 英文檢定TOEIC 分、全民英檢 級 | | | | | | | | |
| 日文 | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| 專長 | 電腦軟體： | | | | | | | | | | | | | | 其他(含各種創作、發明、專利或證照) | | | | | | | | | | | |
| 自我評選 | 個性 |  | | | | | | | | | | | | | 興趣 | |  | | | | | | | | | |
| 優點 |  | | | | | | | | | | | | | 缺點 | |  | | | | | | | | | |
| 在學校最感興趣的科目： 最不感興趣的科目： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件繳交  請於□內打勾 | | | □景碩科技人才培育獎助學金申請表 □自傳  □身分證及學生證正反面影本 □指導教授推薦函  □要求提供之學期成績單正本(需含學業平均分數，並加蓋學校印信)  □曾(或現)就讀之學校獎懲紀錄證明  □其他有利審查之資料(如參與競賽、各類證照、證書證明) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本人未受領其他有約定就業/實習等附帶服務義務之獎助學金，並已詳閱本獎助學金之相關辦法，申請書 及檢附文件內容均屬確實，如有虛偽情事，本人將付一切責任。  2.本人聲明以上所填各項內容經慎重考慮均屬確實，如有虛報情事，願受免職處分。  3.本人同意景碩科技股份有限公司及其關係企業(以下稱「景碩集團」)與景碩集團所委託之第三人，在符合個人資料保護法前提下，得就招募聘用、人員管理等特定目的範圍內，蒐集、處理及利用本人已提供及未來將提供的個人資料，並同意景碩集團得於上述特定目的消失後，依相關法規規定年限內繼續保存上述個人資料。  4.本人確認景碩集團已明確告知上述個人資料之類別、蒐集目的、將利用之期間、地區、對象及方式，亦了解本人依個人資料保護法第三條所得行使查詢或請求閱覽、請求製給複製本，補充或更正，停止蒐集、處理或利用，刪除等權利及權利行使方式，並明白拒絕提供個人資料可能造成之影響。  5.本人同意授權景碩科技股份有限公司得聯絡本人過往任職公司或人員，以查核本人現在或過去學經歷等資料之正確與完整性。本人亦同意授權本人過往任職之公司或人員，得就景碩科技股份有限公司所徵詢之人事背景問題，得揭露或提供與本人相關之個人資訊。  應徵者簽名： 填表日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**自傳**

※ 表格若不敷使用請自行延伸

※ 至少500字，須包含家庭狀況、個人優劣勢、研究計畫、未來自我規劃等說明

|  |
| --- |
| 自傳 |
|  |

**身分證及學生證正反面影本**

|  |  |
| --- | --- |
| 身分證正反面影本 | 學生證正反面影本 |
| 身分證正面影本  (請浮貼) | 學生證正面影本  (請浮貼) |
| 身分證背面影本  (請浮貼) | 學生證背面影本  (請浮貼) |